

中心实验室分室介绍

一、

于 2014 年 3 月 119 日，
DGJ-1 实验室， 内 先 进 仪 器 优 质 ，
了 全 位 人 保 体 ， 了 仪 器
体 件， 了 信 息 信 息 ，
。



信

二、

、万

于 2014

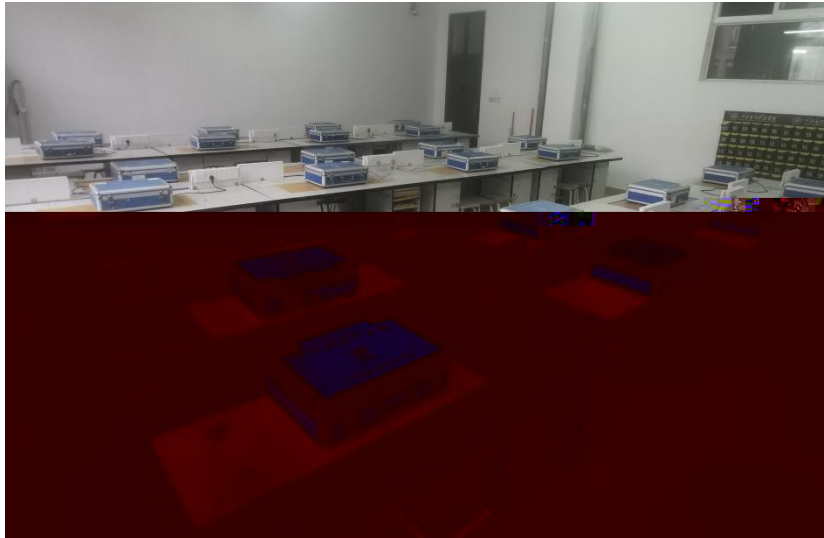
、

、
丝

今n

三、

90.79 ， THD-5
与 作，从
、 其
、 其 、 位 、 555 其 、
D/A A/D 个 。
、 养
作 ， 养
。



、信 与信 仿

信 与信 仿 于 2021 年 3 月 31 日 。

主 机 配 置 为：CPU: Intel Core i7-3770, 主 板：Intel B360
主 板，内 存：16 (2*8) GB DDR4 2400 UDIMM 内 存，硬 盘：240G M.2
PCI-e SSD。仿 真 件 主 要 包 括 了 Multisim14.0, Anaconda3.0
； 以 及 任 务：C ； Python
； Java ； Linux 作 业； 与 。

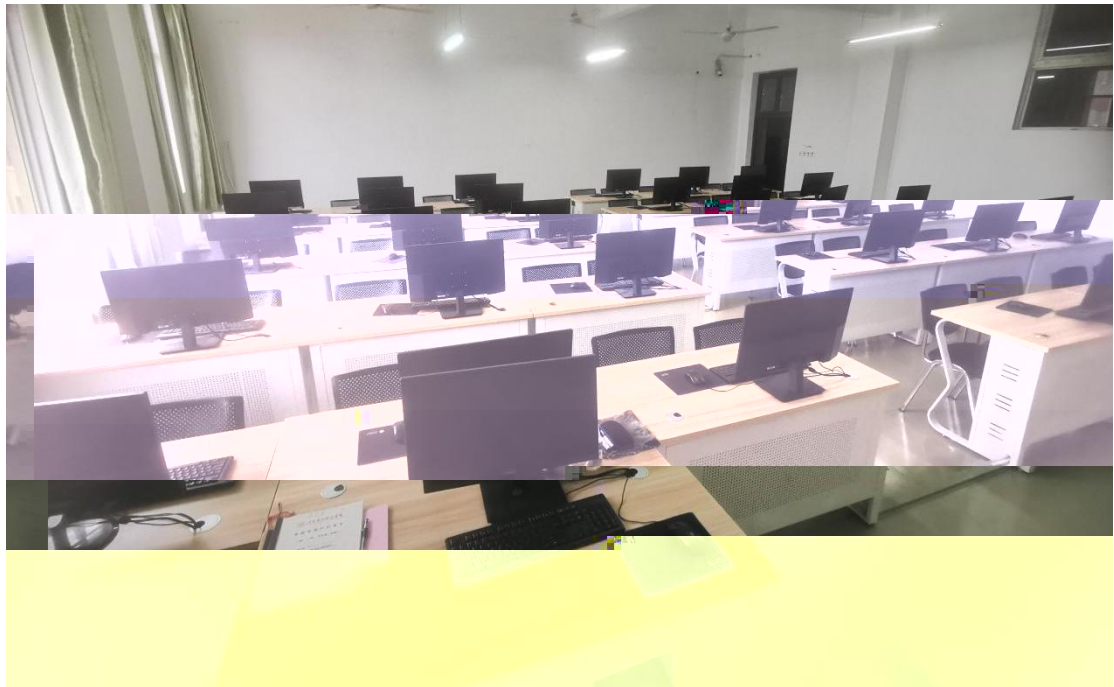
以 及、 、 、 信 仿

。



五、与仿

于2021 9 , , 为:
CPU: Intel Core i7-3770, 主 : Intel B360 主 , 内 : 16(2*8)
GB DDR4 2400 UDIMM 内 , : 240G M.2 PCI-e SSD ,
入 STM32F405 ST89C51 。仿 件
Matlab, Proteus, ENSP 。以 信 与 , 信 ,
入 仿 以 仿
。



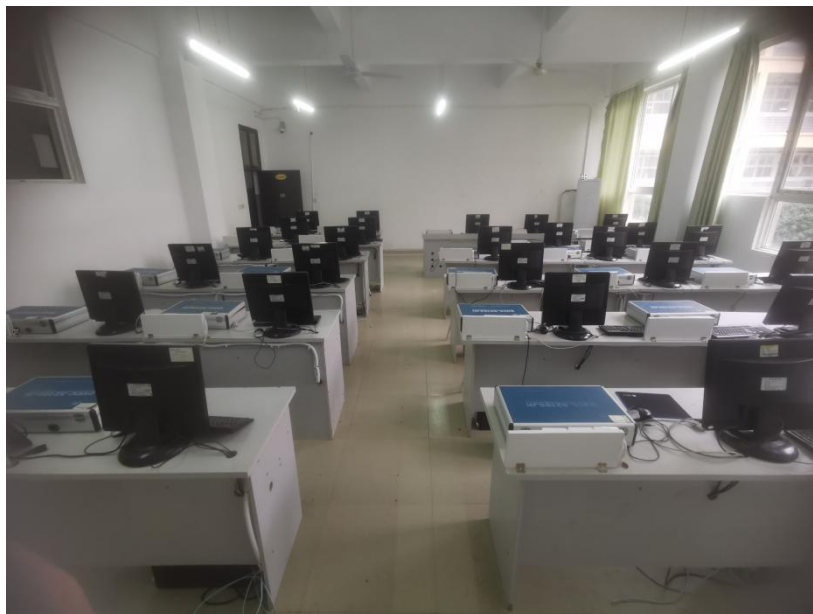
六、 与仿

与仿 于 2021 年 ， 为：
CPU: Intel Core i7-3770, 主 板 : Intel B360 主 板 , 内 存 : 16(2*8)
GB DDR4 2400 UDIMM 内 存 , 固 态 盘 : 240G M.2 PCI-e SSD 。
Jetson Nano 4G B01 , 以 便 于 习 习 ,
像 像 , 习 习 。 以 以 专业
专业 。



七、

于 2014 年， 主 持 完 成 了 项 目 号 为 DVCC52196 的 仿 真 实 验 室 建 设 项 目 ， 项 目 名 称 为 MCS—51 单 片 机 仿 真 实 验 室 建 设 ， 项 目 总 额 为 10 万 元 ， 项 目 主 持 人 为 信 息 与 通 信 工 程 专 业 的 任 教 师 。

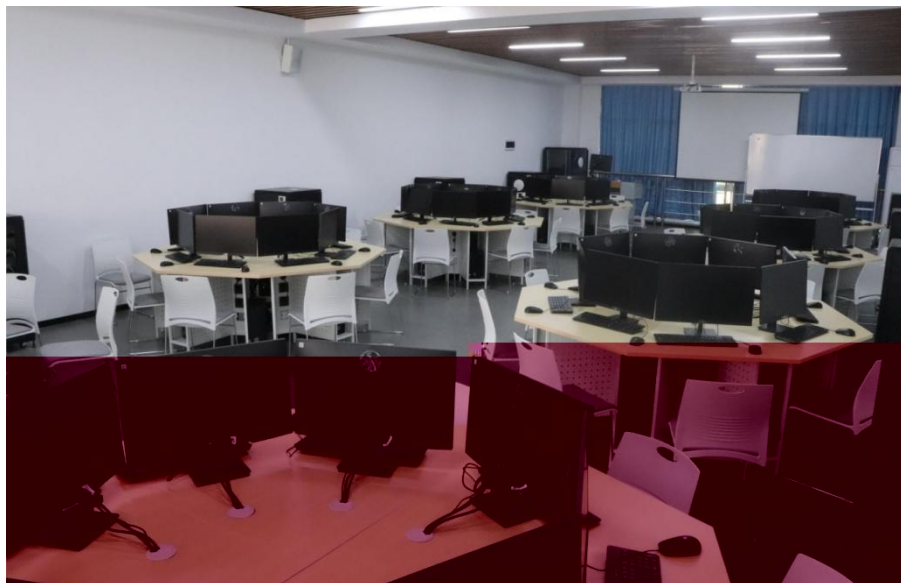


八、 (一)

于2021年，建设了56个实训工位，投入113万元。项目建成后，将为学生提供实训场所，满足学校教学需要。项目建成后，将为学生提供实训场所，满足学校教学需要。项目建成后，将为学生提供实训场所，满足学校教学需要。

项目建成后，将为学生提供实训场所，满足学校教学需要。项目建成后，将为学生提供实训场所，满足学校教学需要。项目建成后，将为学生提供实训场所，满足学校教学需要。

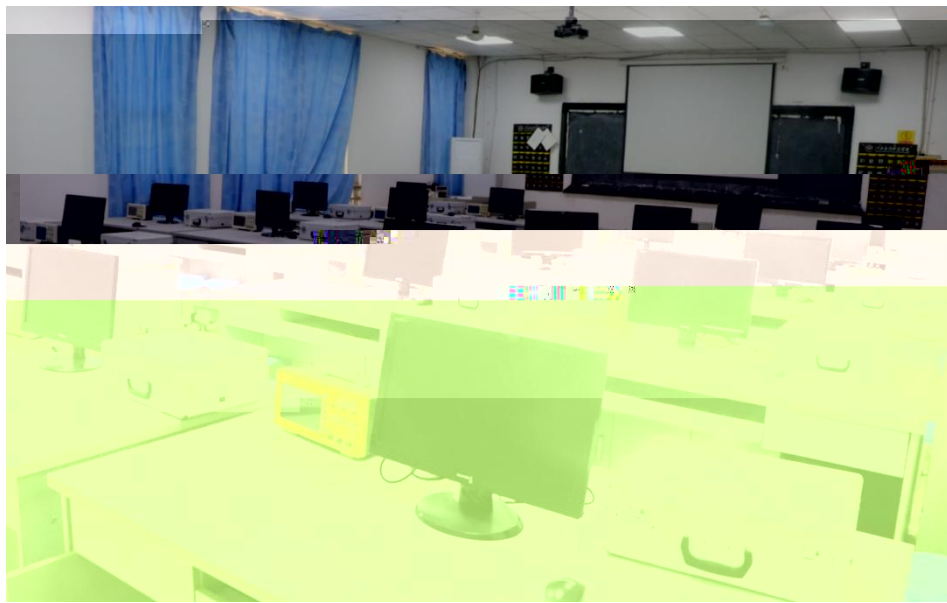
项目建成后，将为学生提供实训场所，满足学校教学需要。项目建成后，将为学生提供实训场所，满足学校教学需要。项目建成后，将为学生提供实训场所，满足学校教学需要。



九、信 (一)

信 为“ 信 ”专业 专业 《
信 》 内 。 20 专业 信 仪
， 40 个 作， 内
中 与 ， 代 信
今 信 了 ， 了 ，也兼 了
，充 体 了 与 、 促

代



、中兴 ICT

信专业 《光 信 》、《 代交 》、
《 与优 》。 内
，以 关 。 习， 以了 IP 信
， IP 信 、 ，为
一 习 专业其 专业 。
习， 以为 入 、VOIP 、 PTN
下 ，使 全 了 IP 信 ，
人 人 、 、
。 代 写， 、 关
作， 也 件 、 ；
习， 以从事 IP 信 件 、 件 、 件 、
、 关 作。

一、 为 (一)

为 一 于 2021 ， 133
， 件 200 万元， 入 为
+AIOT ， 以 为+中 体 、 5R
、 业 例以 件 ， 关
与 、 仿 ， 与 习， 先
， 件 、 。
， ， 24 交 ， ， 为 以
， 以 关 ICT 、
。 产 ， 产业



二、 为人

为人 于 2021 主 于人
、 人
入 、 专业 体 ， 人 专业人 养 ，
AIoT 业 人 位 ， 以产业
为 ， 供 业人
、 交 、 ， 产

。



三、

中 专
养 人 。中 “
”、“代 信 ”、“ 仿 ”、“
”、“入 ” 5个专业
“ 全 T 作 ”、“
” 。中 600余 ， 值 240
万元。

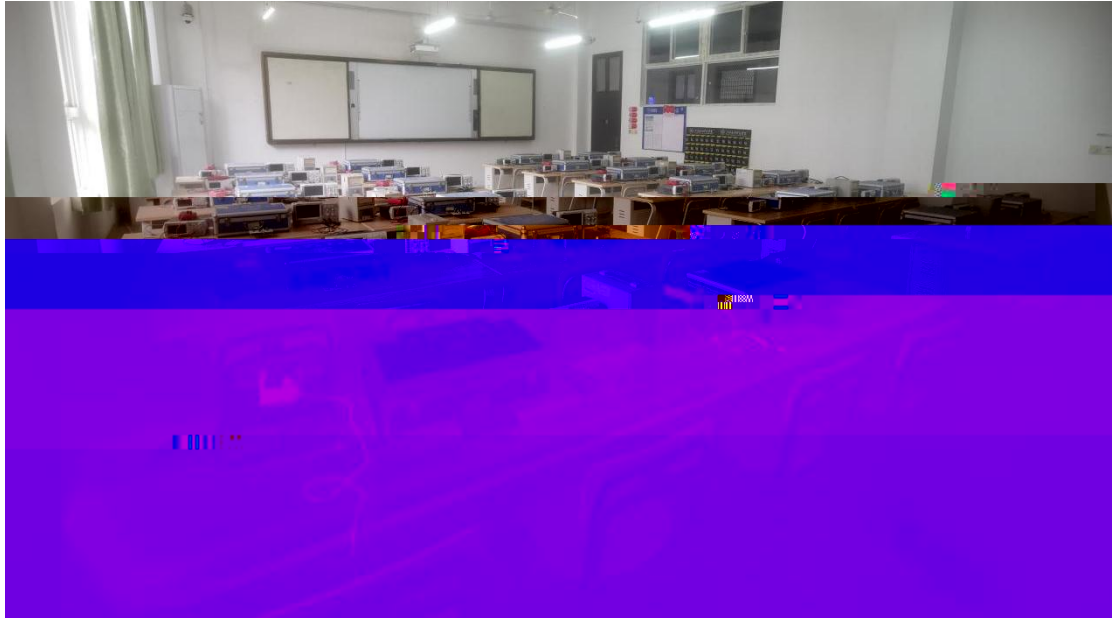


、
于2014 年，
信、万、
主 《 》、《 与 》
，主 16 ， 其
。



五、

于 2014 年 3 月 31 日，
(THM-5) 项目、信 息、 伏 伏、
万 元。 50 个 《 》
作。



六、EDA

EDA 于 2022 年 3 月 423 日，EDA 以 为 具，EDA 件 上，件 VHDL 件，、 、 、 、 、 优 、 、 仿 ， 于 、 、 下 作。EDA ， 了 作 ， 减 了 。



七、

200M
《

、信
》

仪
作。

仪、
。

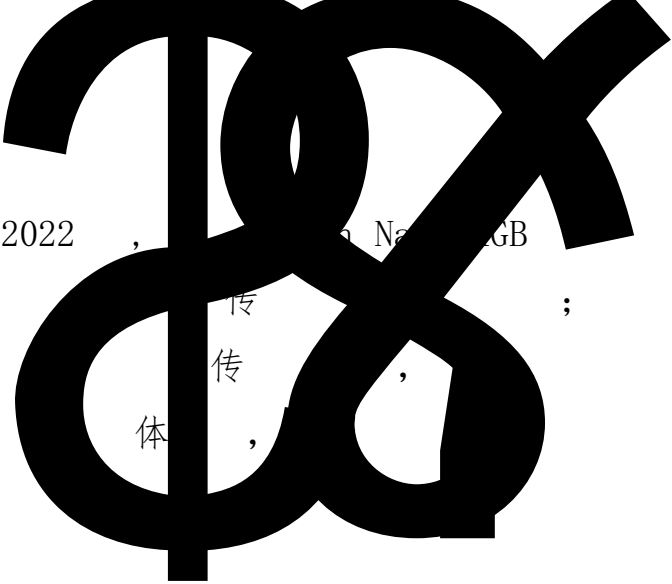
50 个



()

信 于 2022 ， 20 专业 信
仪 ， 《 信 》 中
与 ， 代 信 今 信
了 ， 了 ， 也兼 了
， 充 体 了 与 ， 促 代 。

九、 传



传 于 2022 ， 1 Na GB
Studio01 STM32F405 入 传 ；
， 传
。 ， 以 人 体 ，

